# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-65691
(43)公開日 平成6年(1994)3月8日

(51)Int.Cl.5		識別記号	<del>}</del>	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
C 2 2 C	38/00	302	Z				
B 2 1 B	1/46		В	7362-4E			
C 2 1 D	8/02		D	7412-4K			
	9/46		P				
C 2 2 C	19/05		С				
					審查請求	有	請求項の数 2(全 8 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	<del>}</del>	特顯平4-2240	16		(71)出	願人	000232793
							日本冶金工業株式会社
(22)出願日		平成 4年(1992) 8月24日					東京都中央区京橋1丁目5番8号
					(72)発	明者	峠 竹弥
							神奈川県川崎市川崎区小島町4番2号 日
							本冶金工業株式会社研究開発本部技術研究
							所内
					(72)発	明者	津田 正臣
							神奈川県川崎市川崎区小島町4番2号 日
							本冶金工業株式会社研究開発本部技術研究
							所内
					(74)代	理人	弁理士 小川 順三 (外1名)

## (54) 【発明の名称 】 耐食性に優れる高Ni合金薄板帯及びその製造方法

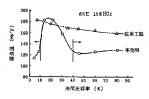
(57)【要約】 (修正有)

【目的】 薄板直接鋳造法の有効利用によって高Mi合金 薄板帯の耐食性の一層の向上を図る。

【構成】 C:0.2 %以下、Ni:30~70%及びCr:10~ 30%を含み、かつNo:1-20%、Ti:0.1 ~5.0 %、C u:0.1 ~5.0 %、Nb:0.1 ~5.0 %、W:0.1 ~5.0 %、 以上を含有し、残部は平のび不可避的不純物からなる組 成にすると共に、X独同によるビーク強度で表した板 表面の集合組織につき、次式

 $I_{z11} / (I_{z11} + I_{111} + I_{110} + I_{100}) \le 0.30$ 

(Iは各結晶面のピーク強度を、Iの右下の数字は各々 結晶面を表わす)の関係を満足させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】C:0.2 wt%以下、

Ni:30~70wt%及び

Cr:10~30wt%を含み、かつ

Mo: 1 ~20wt%、

Ti:  $0.1 \sim 5.0$  wt%.

Cu: 0.1 ~5.0 wt%,

 $I_{211} / (I_{211} + I_{111} + I_{110} + I_{100}) \le 0.30$ 

1

の関係を満足することを特徴とする耐食性に優れる高Ni 合金薄板带。

【請求項2】C:0.2 wt%以下、

Ni:30~70wt%及び

Cr:10~30wt%を含み、かつ

Mo: 1~20wt%.

Ti: 0.1 ~5.0 wt%. Cu: 0.1 ~5.0 wt%.

Nb: 0.1 ~5.0 wt%、

W:0.1 ~5.0 wt%及び

Al: 0.1 ~5.0 wt%のうちから選んだ1種又は2種以上 鋼から、薄板直接鋳造法によって、厚さ: 0.1~20mmの 薄板帯を製造するに当たり、凝固温度から 800℃に至る まで10 s 以上保持し、引き続く 800~600 ℃の温度域を 50℃/s以上の速度で冷却し、ついで熱間圧延を施すこ となく圧下率:10%以下又は40%以上で冷間圧延し、し かるのち仕上げ焼鈍を施すことを特徴とする耐食性に優 れる高Ni合金薄板帯の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

金薄板帯及びその製造方法に関し、とくに薄板直接鋳造 法の有効利用によって高Ni合金薄板帯の耐食性の一層の 向上を図ろうとするものである。

## [0002]

【従来の技術】高Ni合金は、ガスタービン部材や化学プ ラントパイプ、また最近ではゴミ焼却炉部材として種々 の分野で広く使用されているが、最近では使用環境の劣 化により、耐食性の一層の向上が望まれている。上記の 要望に応えるものとして、例えば特公昭64-9392号公報 では、高Ni-Cr合金につき、とくに Δ: = [Cr+1.5 Mo 40 は 2 種以上を含有し、残部はFe及び不可避的不純物から +0.8 Ti+0.5 Cu-100 C] で求められる ∆」の値が25 以上となる組成に調整した上で、容体化処理を次式;Tf  $\leq 60 \Delta_2 - 550$  ( $CCC\Delta_2 = Ni - [ (Cr + 1.5 Mo - 2*)]$ 

 $I_{211} / (I_{211} + I_{111} + I_{110} + I_{100}) \le 0.30$ の関係を満足することを特徴とする耐食性に優れる高Ni

合金薄板帯である。 【0006】また本発明は、C:0.2%以下、Ni:30~ 70%及びCr:10~30%を含み、かつMo:1~20%、Ti: 0.1 ~5.0 %, Cu: 0.1 ~5.0 %, Nb: 0.1 ~5.0 %,

 $* Nb : 0.1 \sim 5.0 \text{ wt \%}$ 

W:0.1 ~5.0 wt%及び

A1:0.1 ~5.0 wt%のうちから選んだ1種又は2種以上 を含有し、残部はFe及び不可避的不純物からなり、X線 回折によるピーク強度で表した板表面の集合組織が、次 式(1)

【数1】 --- (1)

※0)<sup>2</sup>/12 -35 C -27 N+14] 》を満足する温度で行う

10 ことを提案している。上記の製造法は、成分調整と熱処 理との組み合わせによって耐食性の向上を試みたもので あるが、製造工程については、従来通り、鋳造一鍛造一 熱間圧延-熱処理-中間圧延-熱処理という煩雑で多数 の工程を必要とする。

【0003】ところで近年、双ロール法や単ロール法等 の薄板直接鋳造法を利用して、溶鋼から直接、薄板帯を 製造する技術の開発が進められている(例えば、特公平 4-2338号公報等)。しかしながら上記の薄板直接 鋳造法にて製造が試みられている鋼種は、SUS304、SUS4

を含有し、残部はFe及び不可避的不純物の組成になる溶 20 30等を中心とするステンレス鋼(特公平4-24413 号公 報、特公平4-24414号公報)であり、高Ni合金に適用 した例はない。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記したよ うな薄板直接鋳造法を利用した高Ni合金薄板帯の製造に 係り、かかる薄板直接鋳造法の特長を活かすことによ り、省工程のみならず、高Ni合金薄板帯の耐食性の一層 の向上を図ったものである。なお薄板直接鋳造法の適用 に当たっては、適用鋼種の金属学的特性を考慮して、そ

【産業上の利用分野】本発明は、耐食性に優れる高Ni合 30 の製造条件を特定する必要があり、従来工程における製 造条件をそのまま、さらには同じ薄板直接鋳造法であっ ても他鋼種の製造条件をそのまま利用することができな いのは言うまでもない。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、C: 0.2 wt%以下(以下単に%で示す)、Ni:30~70%及び Cr:10~30%を含み、かつMo:1~20%、Ti:0.1~5. 0 %, Cu: 0.1 ~5.0 %, Nb: 0.1 ~5.0 %, W: 0.1 ~5.0 %及びA1:0.1 ~5.0 %のうちから選んだ1種又

なり、X線回折によるピーク強度で表した板表面の集合 組織が、次式(1)

### 【数2】 --- (1)

だ1種又は2種以上を含有し、残部はFe及び不可避的不 純物の組成になる溶鋼から、薄板直接鋳造法によって、 厚さ: 0.1~20mmの薄板帯を製造するに当たり、凝固温 度から 800℃に至るまで10 s 以上保持し、引き続く 800 ~600 Cの温度域を50℃/s以上の速度で冷却し、つい W:0.1 ~5.0 %及びAI:0.1 ~5.0 %のうちから選ん 50 で熱間圧延を施すことなく圧下率:10%以下又は40%以 (3)

上で冷間圧延し、しかるのち仕上げ焼鈍を施すことを特 徴とする耐食性に優れる高Ni合金薄板帯の製造方法であ る。

【0007】以下、本発明を具体的に説明する。まず本 発明の解明経緯について説明する。さて、発明者らは、 薄板直接鋳造法による高Ni合金薄板帯の製造に関する研 究の過程で、耐食性の良否は、板表面の集合組織と強い 相関があることの知見を得た。そこで本発明では、板表 面の集合組織と耐食性との関係について調査した。ここ に板表面の集合組織は、板表面をX線回析したときの各 10 結晶面 (hkl)のピーク強度 [ m によって表すことがで き、たとえば I m とは (100)面のピーク強度のことで ある。図1に、インコロイ800 合金について、各結晶面 と耐食性との関係について調べた結果を示す。同図より 明らかなように、(211)面は、(111),(110),(100)面 等に比較して特に臨界電流密度が高く、耐食性に劣るこ とが判明した。

【0008】そこで本発明では、(211)面の生成を抑制 することにより、換言すると (211)面ピーク強度を一定 値以下に抑えることによって耐食性の向上を図るものと 20 よる (211)面の成長を極力抑制するものとした。 し、この観点から、(211)面からの回折ピーク強度 [ + I 110 + I 100 ) に対し、どの程度に抑制すれば良好 な耐食性が得られるかについて検討した。その結果、 (211)面回折ピーク強度 I 21 の全回折ピーク強度 ( I (I<sub>21</sub> + I<sub>11</sub> + I<sub>110</sub> + I<sub>100</sub> )を0.30以下にすれ ば、所望の耐食性が得られることが究明されたのであ る。なお、上述したような集合組織になる薄板帯を、従 来の通常工程で製造することはできない。というのは、 熱間圧延を施すと (211)面が強く発達するため、その後 にどのような処理を施したとしても (211)面を低減する ことは難しいからである。

#### [00009]

【作用】本発明において、成分組成を上記の範囲に限定 した理由を以下に述べる。

#### C:0.2 %以下

Cは、所望の強度を確保のために添加するけれども、含 有量が 0.2%を超えると炭化物が生成し易くなり、耐食 性の劣化を招くので、 0.2%以下の範囲で含有させるも 40 のとした。

## [0010] Ni:30~70%

Niは、強度、耐食性及びクリープ強度を向上させるため に添加される有用成分であるが、30%未満ではその効果 が充分ではなく、一方70%を超えるとその効果は飽和に 達し、むしろ高価になる不利が生じるので、30~70%の 範囲に限定した。

#### [0 0 1 1] Cr: 10~30%

Crは、耐食性を向上させるために不可欠の元素である

30%を超えるとその効果は飽和に達するので、10~30% の範囲に限定した。

[0 0 1 2] Mo:  $1 \sim 20\%$ , Ti: 0.1  $\sim 5.0\%$ , Cu: 0. 1 ~5.0 %, Nb: 0.1 ~5.0 %, W: 0.1 ~5.0 %, A 1:0.1 ~5.0 %

Mo、Ti、Cu、Nb、W及びAlはいずれも、y'相 [Nio(A 1.Ti)〕等を分散析出させ、分散強化により合金の強度 を向上させる有用元素であるが、それぞれ下限未満では その添加効果に乏しく、一方上限を超えて添加すると加 工性の劣化を招くので、これらの元素はそれぞれ上記の 範囲で添加するものとした。

【0013】次に、製造条件を、前記のように限定した 理由について説明する。一般に、薄板直接鋳造法によれ ば、凝固時に (100)面が強く発達するので、本発明で所 期した (211)面の少ない集合組織を形成する上では有利 である。しかしながら、その後に施す圧延処理によって (211)面の量は増加する。そこで本発明法では、熱間圧 延を省略するだけでなく、冷間圧延の前段階までに、 (100)面を十分に発達させておき、その後の冷間圧延に

【0014】まず本発明に適用される薄板直接鋳造法に ついては、溶鋼から直接冷間圧延を施す程度の板帯を鋳 造可能なものであればいずれでもよく、双ロール法、単 ロール法及び双ベルト法等、従来公知の方法いずれもが 適用可能である。ここに、鋳片厚は 0.1~20mmとする必 要がある。というのは、厚みが0.1 mm未満では凝固速度 が速すぎて (100)面の発達が充分ではなく、場合によっ ては非晶質となるからであり、一方20mmを超えると冷間

30 る。 【0015】次に凝固温度から 800℃に至るまでは少な くとも10s間保持する必要がある。というのは、保持時 間が10 s に満たないと、(100)面の発達が十分ではな く、後工程において (211)面の発達を誘記するおそれが あるからである。

圧延に大きな力を必要とし、実用的ではないからであ

【0 0 1 6】また、 800℃から 600℃までの温度域につ いては、50℃/s以上の速度で冷却する必要がある。と いうのは、この温度域は y' 相等が析出する温度域であ るが、v'相はその後の冷間加工性を劣化させるため、 凝固時には存在しないことが好ましいところ、上記温度

域を50℃/s以上の速度で冷却すれば、かかる析出相の 析出をほぼ抑制することができるからである。

【0017】ついで、上述のようにして(100)面を十分 に発達させた薄板帯に対し、冷間圧延を施すわけである が、この冷間圧延において (211)面の成長を抑制するに は、その圧下率がとくに重要である。図2に、インコロ イ800 合金について、冷延圧延における圧下率と I au / (I<sub>211</sub> + I<sub>111</sub> + I<sub>110</sub> + I<sub>100</sub> ) 比との関係につ いて調べた結果を、また図3には、同合金について冷延 が、10%に満たないと耐食性の改善効果に乏しく、一方 50 圧下率と腐食量との関係について調べた結果を、それぞ

(4)

れ示す。なお各図中、破線で示した成績は、従来工程に 従って得た合金についての調査結果である。図2.3よ り明らかなように、圧下率が10%超、40%未満の場合は (211)面が発達し、 { I == / ( I == + I == + I 110 + 1 100 } > 0.30 となる結果、耐食性の劣化を招 いている。

【0018】そこで本発明では、冷間圧延における圧下 率については、10%以下又は40%以上の範囲に限定した のである。なお本発明において、冷間圧延は一回に限定 圧延を行うこともできる。ただし、各冷間圧延時の圧下 率は上述の条件(10%以下又は40%以上)を満足させる ことが必要である。

【0019】最後に、仕上げ焼錬については、通常用い られる温度範囲すなわち 950~1200℃の温度域で行えば 良い。また、必要に応じて時効処理を施すことも可能で ある。 [0020]

【実施例】表1に示す種々の成分組成になる溶鋼を、高 周波誘導炉でそれぞれ10kg溶解し、双ロール式薄板直接 鋳造法により厚さ 2.0mmの鋳片とした後、表2に示す条 件で薄板とした。なお、仕上げ焼鈍は、1000°C, 20分、 水冷で同一である。かくして得られた高Ni合金薄板の耐 食性について調べた結果を、表2に併せて示す。また表 2には、比較のため、18トン普通造塊-プレス分塊-熱 されるものではなく、所望の板厚に応じて複数回の冷間 10 間圧延(4.0 mm厚) - 熱処理(1000℃) - 冷間圧延(3. 0 mp ) -熱処理(1000℃)からなる従来工程で製造し た製品の調査結果についても併記する。なお耐食性は、 65℃, 15%HC1 及び80℃, 15%H SO。の腐食減量(nm/v) で評価した。

6

[0021]

【表1】

	1

IF # N I	я. Ф.	#		**	鄉
2.	2		2	۱	
0.04 31.2 20.5 残 Ti:0.50	20.5 残		Ti: 0.	50	インコロイ 800
0.03 42.1 20.7 " Ti:1	20.7		Ti: 1	. 03, Cu: 1.74	Ti:1.03, Cu:1.74 インコロイ 825
0.03 62.3 22.1 " Nb: 4.4	22.1 "		Nb: 4	. 4	インコネル 625
0.12 50.9 15.8 " W:4.4	15.8 "		.:	1.4	ハステロイ C

【表2】

[0022]

No.	網種	製固温度から 800 ℃までの 時間(s)	800 ~ 600°C 間の冷却速度 (°C/s)	<b>圧下率</b> (%)	lm/ (lm+ +lm+lm+ lm)	65°C15% HCI ( num/y )	80°C15% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ( mm/y )	備考
1	А	12	70	7	22	121	11	適合例
2	A	12	70	45	20	128	13	"
3	В	20	90	45	20	60	9	"
4	В	20	90	80	18	67	10	"
5	С	15	100	10	25	40	5	"
6	С	15	100	50	25	47	6	"
7	D	25	60	7	21	12	2	"
8	D	25	60	80	16	13	2	"
9	A	* 7	70	45	35	166	20	比較例
10	В	15	* 40	60	55	80	15	"
11	С	15	70	*20	60	66	10	"
12	D	* 5	80	*30	70	20	4	"
13	А	* 5	* 30	50	60	158	18	"
14	В	im 1	常工程		55	- 80	15	"

(6)

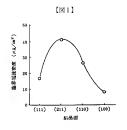
\*は本発明の範囲外であることを示す

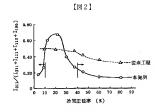
【0023】表2から明らかなように、この発明に従い 得られた高hi合金牌板はいずれも、I m: /(I m: + I m: + I m: + I m: )が 0.30 以下で、良好な耐食性が得られたのに対し、従来法で得られた高hi合金牌板のI m: /(I m: + I m: + I m: + I m: + I m: )は全て 0.30 を超え、その結果十分満足いく程の耐食性は得られなかった。

# [0024]

【効果】かくして本発明によれば、従来よりも耐食性に優れた高い合金薄板帯を、省工程に併せて得ることがで

- き、その工業的意義は極めて大きい。 【図面の簡単な説明】
- 【図1】インコロイ800 合金の各結晶面と5%H SO<sub>4</sub>中での臨界電流密度との関係を示したグラフである。 【図2】インコロイ800 合金の冷延圧下率とⅠm /
- 【図2】 インコロイ 000 日並の「p是正 F華 2 Tan / (I an + I m + I m + I m + I m ) 比との関係を示したグラフである。
- 40 【図3】インコロイ800 合金の冷延圧下率と耐食性(65 ℃, 15%HC1 中での腐食量)との関係を示したグラフである。





200 130 160 140 100 80 0 10 20 30 40 10 60 70 80 90 8 例形版章 (5)

[図3]

【手続補正書】 【提出日】平成5年5月21日 【手統補正1】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0021 【補正方法】変更

\*【補正内容】 【0021】 【表1】

(%)

循種 C Νi Cr Fe 他元素 傭 考 Α 0.04 31, 2 20.5 残 Ti: 0.50 インコロイ 800 Mo: 3.0 , Ti: 1.03 В 0.03 42.1 20.7 インコロイ 825 Cu: 1.74, Nb: 4.4 С 62. 3 0.03 22.1 " Mo: 8.9, Nb: 4.4 インコネル 625 D 0.12 50.9 15.8 " Mo: 16.4. W: 4.4 ハステロイ

\*

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>1</sup> 識別記号 庁內整理番号 F I 技術表示箇所 C 2 2 C 30/00 38/50 C 2 2 F 1/10 H